

embedded world 2026 出展のご案内

ニュルンベルクメッセ日本代表部
2025年8月

<https://www.embedded-world.de/en>



embedded world とは

2003年より開始し、2026年は第24回になる。組込みシステムに関するハードウェア、ソフトウェア、サービス、ツールを包括した組込みシステム業界の最先端技術が一堂に会する展示会です。

2025年は、NXP Semiconductors (独)、Infineon Technologies (独)、STMicroelectronics (スイス)、Analog Devices (英国)、Texas Instruments (米国)、Lattice Semiconductor (米国)、Microchip Technology (アイルランド)、ARM (英国)、ETAS (独)、GÖPEL electronic (独)、QNX Software Systems (独)、Green Hills Software (独)、といった業界の主要プレイヤーが参加しました。

| 展示会 | 年 | 社数/人数 | 国数 | ドイツ国内 | 海外 |
|-----|------|--------|----|--------|--------|
| 出展者 | 2025 | 1,188 | 46 | 378 | 812 |
| | 2024 | 1,136 | 50 | 381 | 755 |
| 来場者 | 2025 | 31,787 | 80 | 18,289 | 13,494 |
| | 2025 | 32,438 | 80 | 18,528 | 13,910 |

■ 併催コンファレンス

展示場内のHall 2, 3, 3A, 5に特設ステージ設置

83社の出展者フォーラム、3日間にわたるスタートアップ企業によるセッション、3件の専門家パネルを実施

[併催会議内訳]

| 併催会議 | 年 | 人数 | 国数 |
|------|------|-------|----|
| 参加者 | 2025 | 1,897 | 47 |
| | 2024 | 1,871 | 45 |

| | | |
|--------|----|---|
| 基調講演 | 1 | 限界を押し広げる：エッジにおける柔軟なAI |
| セッション | 7 | “IoTとコネクティビティ”, “組み込みOS”, “安全とセキュリティ”, “ハードウェア設計”, “ソフトウェアとシステムエンジニアリング”, “組み込みビジョン”, “エッジAI” |
| クラス | 20 | 専門家が半日または一日かけて、特定のトピック（例:組み込みLinuxセキュリティ、高度な組み込みRustなど） |
| 専門家パネル | 6 | 国際会議場 3, 展示場 3 |

embedded world 2026

■会期：2026年3月10日（火） - 12日（木） 9:00 – 18:00 (12日のみ -17:00)

■費用：

| スペース費用 (9m ² ~) | |
|----------------------------|--------------------|
| インライン（一面開放） | 375/m ² |
| コーナー（二面開放） | 430/m ² |
| ペニンシュラ（三面開放） | 449/m ² |
| アイランド（四面開放） | 469/m ² |

| その他必要費用 | |
|------------|----------------------|
| AUMA | 0.6/m ² |
| 廃棄物処理費用 | 5.95/m ² |
| マーケティングフィー | 1,290/m ² |

■フロアプラン



Nürnberg, Germany 10.- 12.3.2026

Fachmesse · Exhibition

- Hardware, Systeme, Distribution, Dienstleistungen
Hardware, systems, distribution, services
- Tools, Systeme, Distribution, Dienstleistungen
Tools, systems, distribution, services
- Anwendungs-Software, Systeme, Distribution, Dienstleistungen
Application software, systems, distribution, services

■ electronic displays Area

■ embedded vision Area

■ M2M Area

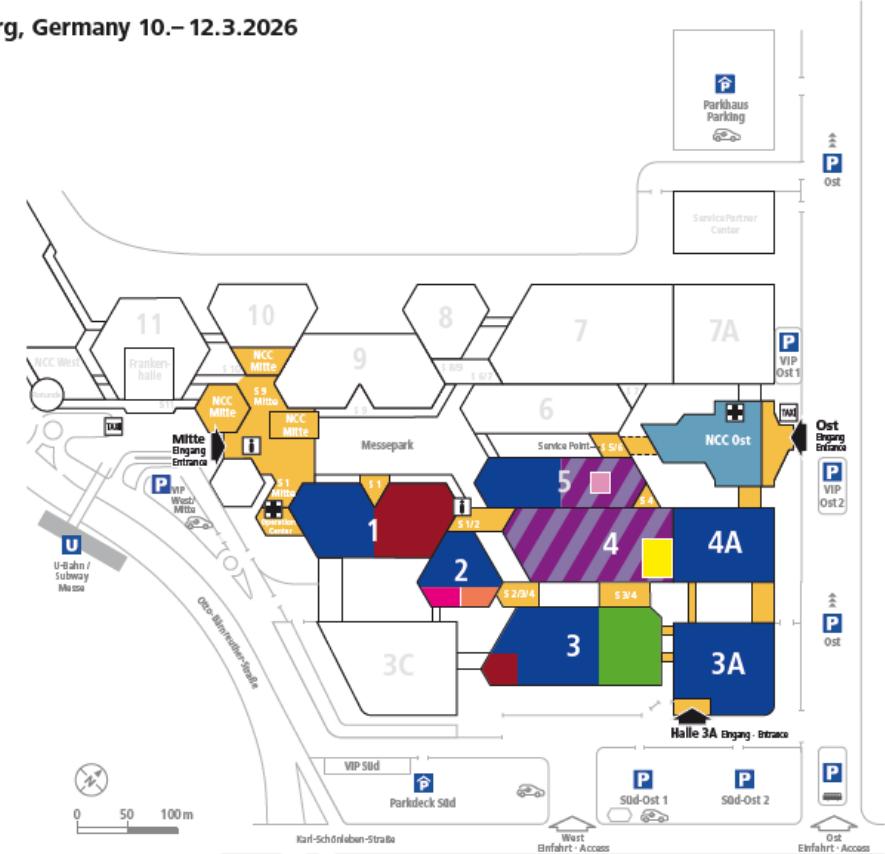
■ safety & security Area

■ IC&IP Design Area

■ Fachkonferenzen · Conferences

■ start-up@embedded world

■ Service · Services



embedded world 2026

■出展製品カテゴリ

| | |
|---------------------------|---|
| ハードウェア | コンポーネント (部品)/ 組み込みコンピューティングモジュール/ メモリーモジュール/ インターフェース、周辺機器モジュール/ 通信・M2M (マシン間通信)モジュール/ 位置特定用モジュール (ローカライゼーションモジュール)/ セキュア組込みシステム向けハードウェアモジュール/ 光電子モジュール/ 組込みレーダー/ センサ・計測モジュール/ 電源モジュール/ 電気機械 (エレクトロメカニクス) |
| システム | |
| 流通 | |
| サービス | |
| ツール | ソフトウェア開発/ ハードウェア開発/ 検証/ デバッグ (不具合修正)/ 特性評価 (測定機器)/ 特性評価 (測定機器)/ 運用 |
| アプリケーションソフト | |
| 電子ディスプレイ | |
| Embedded Vision | |
| M2M (マシン・マシンコミュニケーション) | 産業用IoT (IIoT)向け有線通信/ 近距離無線ネットワーク向けの無線プロトコル各種/ LPWAN (低消費電力広域ネットワーク)/ NB-IoT、Cat-M1、5G、6Gなどのセルラー通信 |
| 安全 | |
| IC,IPデザイン | |
| スタートアップ | |

embedded world Conference 2026

■ embedded world Conference 2026 Call for Paper (発表募集)

- 募集期間：9月29日まで投稿受付
- 募集テーマ

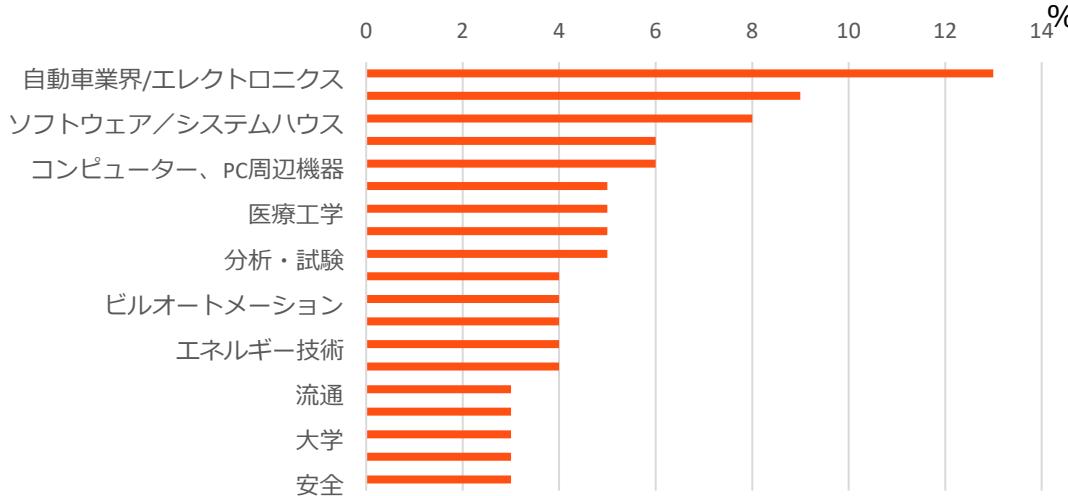
| | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| Internet of Things – Platforms & Applications | Connectivity Solution | Embedded OS |
| Safety & Security | Board Level Hardware Engineering | System & Software Engineering |
| Embedded Vision | Edge AI | System-on-chip (SoC) Design |
| Green and Sustainable Engineering | Application Use Cases | Special Calls for Papers |

- 詳細はこちらから

<https://events.componeers.net/embedded-world-conference/call-for-papers>

embedded world 2025 レビュー

■ 来場者セグメント



■ 出展者の評価

| | | | |
|----------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| 95% | 91% | 95% | 90% |
| 会期中に最も重要なターゲットグループにアクセスできた | 展示会参加の全体的成功に満足 | 新しい取引関係が成立 | 展示会からのフォローアップビジネスが期待できる |

■ ドイツ国外来場者トップ10

| |
|--------|
| イタリア |
| オーストリア |
| フランス |
| 米国 |
| 英国 |
| スイス |
| オランダ |
| チェコ |
| ポーランド |
| トルコ |

embedded world 2025 会場風景



ご出展、ご来場にご関心のある皆様、
是非ご連絡ください。

ニュルンベルクメッセ日本代表部

n-messe@mioffice.biz

<https://nm-japan.com/>